令和５年度

第２回 北海道大学 企業研究セミナー（オンライン）

参加企業・団体の基本情報や
北大生へのメッセージを
特設サイトにて公開中！

https://cms.career-tasu.jp/event/top/s/00100

開催日程
３月１日㊎・２日㊏・３日㊐
３月６日㊌・７日㊍・８日㊎

開催形式
Zoomミーティング
(ブレークアウトルーム)によるライブ配信

対象学年
２０２５年３月卒業・修了予定の
学部３年次・修士１年次
(対象学年以外の参加も歓迎)

全国の企業・団体
と出合える、
就職支援イベント

北大生限定

企業・団体
97社
参加予定

予約不要
・
服装自由

主催：北海道大学キャリアセンター・北海道大学校友会エルム

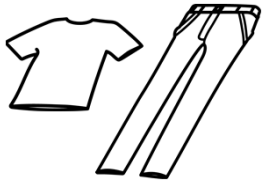
◆企業研究セミナーとは

キャリアセンターと校友会エルムが主催する北大生のためのオンライン合同企業説明会です。北大生を積極的に採用したい97社もの企業が参加しますので、志望企業のほか、同業他社や関連業界にまで興味の幅を広げ、企業・業界研究の機会としてご活用ください。
今まで知らなかった企業に出合える絶好のチャンス！

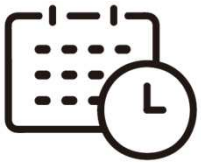
Point

★企業・団体の採用担当者が30分の説明（質疑応答含む）を2回行います。
★各回とも説明内容は同一ですので、いずれかの回にご参加ください。
★各ターン毎に2社、1日で最大8社の説明を聞くことができます。
★北大生限定ですので、チャットや音声により気軽に質問ができます。

◆参加にあたって



事前予約は
必要ありません。
服装も自由です。



参加企業やスケジュールは
企業研究セミナー特設サイトからも確認できます。

カメラONを推奨します。
今後の選考に慣れるためにもカメラをONにしましょう。

企業側から個人情報の求めがありましたら、適宜、提供の可否を判断してください。

スマートフォンから参加する場合は、Zoomアプリ（無料）のインストールが必要です。

◆参加方法

▶▶Step 1

自宅や研究室など、好きな場所からPC／スマートフォンにより参加

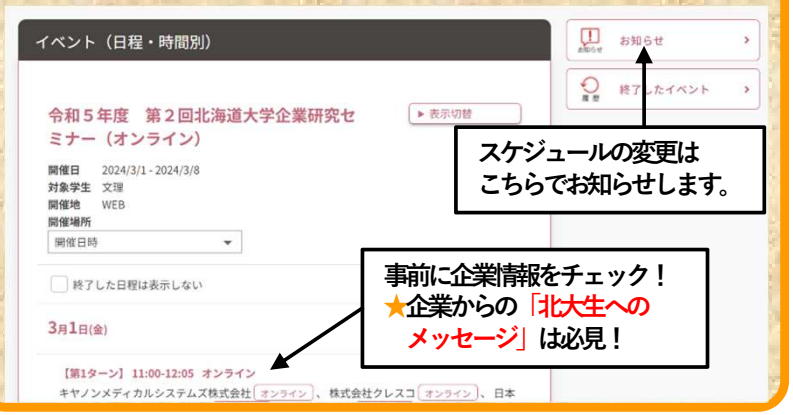
https://cms.career-tasu.jp/event/top/s/00100

▶▶Step 2

視聴したい企業・団体名をクリックして【LIVE視聴】ボタンから入室

●説明開始時刻の5分前から入室可能
●ご自身の表示名を【所属＋苗字】にしてください。

◆企業研究セミナー特設サイト◆



◆スケジュール

ターン	第1ターン	第2ターン	第3ターン	第4ターン
1回目	11:00～11:30	12:15～12:45	13:40～14:10	14:55～15:25
2回目	11:35～12:05	12:50～13:20	14:15～14:45	15:30～16:00

3/1（金）

第１ターン

キヤノンメディカルシステムズ	精密機器・医療用機器
クレスコ	情報処理・ソフトウエア
日本電気航空宇宙システム	情報処理・ソフトウエア
物林	その他商社
ヤンマーグローバルエキスパート	自動車・輸送用機器

第２ターン

アクセンチュア	調査・コンサルタント
いすゞ北海道試験場	専門・技術サービス業
東芝エレベータ	自動車・輸送用機器
北海道ガス	エネルギー
リコーＩＴソリューションズ	情報処理・ソフトウエア

第３ターン

神戸製鋼所	鉄鋼・非鉄・金属製品
住友化学	素材・化学
電源開発	エネルギー
日立産業制御ソリューションズ	情報処理・ソフトウエア
ワイ・ディ・シー	情報処理・ソフトウエア

第４ーン

国立大学法人等グループ（北海道地区）	教育機関
スマート・ソリューション・テクノロジー	情報・インターネットサービス
日糧製パン	水産・食品
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング	調査・コンサルタント
リガク	精密機器・医療用機器

3/2（土）

第１ターン

ＮＴＴデータＭＳＥ	情報処理・ソフトウエア
小糸製作所	自動車・輸送用機器
ソフトウエア・サイエンス	情報処理・ソフトウエア
ホクレン農業協同組合連合会	官公庁・団体

第２ターン

アウトソーシングテクノロジー	専門・技術サービス業
日本政策金融公庫	その他金融
日本電気	情報・インターネットサービス
北王コンサルタント	建設・住宅・不動産

第３ターン

オービック	情報処理・ソフトウエア
高宮学園代々木ゼミナール	教育機関
東京コンピュータサービス	情報処理・ソフトウエア
ドーコン	専門・技術サービス業

3/3（日）

第１ターン

デリカフーズ	商社（水産・食品）
日鉄日立システムソリューションズ	情報処理・ソフトウエア
半導体エネルギー研究所	電子・電機
みずほリサーチ＆テクノロジーズ	情報処理・ソフトウエア

第２ターン

帯広市川西農業協同組合	官公庁・団体
日本製鋼所	鉄鋼・非鉄・金属製品
日本電営	情報処理・ソフトウエア

第３ターン

クレタ	商社（自動車・輸送用機器）
東京エレクトロン	電子・電機
日立ソリューションズ東日本	情報処理・ソフトウエア

※都合により参加企業が変更になる可能性があります。
最新情報は特設サイト（https://cms.career-tasu.jp/event/top/s/00100）にてお知らせします。

◆スケジュール

ターン	第1ターン	第2ターン	第3ターン	第4ターン
1回目	11:00～11:30	12:15～12:45	13:40～14:10	14:55～15:25
2回目	11:35～12:05	12:50～13:20	14:15～14:45	15:30～16:00

	第１ターン		第２ターン		第３ターン		第４ーン	
3/6 ㊌	ＳＣＳＫ サービスウェア	その他サービス	エア・ウォーター	素材・化学	新日本電工	鉄鋼・非鉄・金属製品	ＳＣＳＫ	情報処理・ソフトウエア
	日本通運	運輸	かんぽ生命保険	保険	大成建設	建設・住宅・不動産	国際協力銀行	銀行
	不二越	機械・プラント エンジニアリング	スーパーホテル	ホテル・旅行	ＴＩＳ	情報処理・ソフトウエア	三生医薬	水産・食品
	富士通	情報処理・ソフトウエア	ビジネス・ アソシエイツ	情報処理・ソフトウエア	日本政策投資銀行	銀行	ＪＳＲ	素材・化学
	ベース	情報処理・ソフトウエア			富士電機	電子・電機	東芝三菱 電機産業システム	電子・電機
3/7 ㊍	アグレックス	情報処理・ソフトウエア	牧野フライス製作所	機械・プラント エンジニアリング	アートディンク	情報処理・ソフトウエア	ＮＲＩ システムテクノ	情報処理・ソフトウエア
	エイムネクスト	調査・コンサルタント	三菱総研ＤＣＳ	情報処理・ソフトウエア	エネルギー・ 金属鉱物資源機構	官公庁・団体	三機工業	建設・住宅・不動産
	大陽日酸	素材・化学	三菱電機	電子・電機	日本環境衛生センター	専門・技術サービス業	新エネルギー・ 産業技術総合開発機構	官公庁・団体
	日本碍子	ゴム・ガラス・ セメント・セラミックス	レンゴー	印刷・パッケージ	三菱重工環境・ 化学エンジニアリング	機械・プラント エンジニアリング	日本製鉄	鉄鋼・非鉄・金属製品
	りそなグループ （りそな銀行・埼玉りそな銀行）	銀行			三菱ＵＦＪモルガン・ スタンレー証券	証券・投信・投資顧問		
3/8 ㊎	井上技研	建設・住宅・不動産	沖電気工業	情報処理・ソフトウエア	岩谷技研	専門・技術サービス業	アイヴィス	情報処理・ソフトウエア
	インテック	情報処理・ソフトウエア	ＪＴＢグループ	ホテル・旅行	ダイテック	情報処理・ソフトウエア	キヤノン マーケティングジャパン	商社 （精密機器・医療用機器）
	クオリサイト テクノロジーズ	情報処理・ソフトウエア	全国共済 農業協同組合連合会	保険	富士紡 ホールディングス	素材・化学	大日精化工業	素材・化学
	東日本高速道路	その他サービス	パナソニック	電子・電機	マツダ	自動車・輸送用機器	北海道旅客鉄道	運輸
	持田製薬	医薬品・医療関連・ 化粧品			ミネベアミツミ	電子・電機		

■お問い合わせ先：**北海道大学キャリアセンター**（クラーク会館１階）

■TEL：011-706-3657　■E-mail：ccsup1@academic.hokudai.ac.jp　■URL：https://cc.academic.hokudai.ac.jp/